

(19) United States

(12) Patent Application Publication (10) Pub. No.: US 2001/0012073 A1 Toyoda et al.

Aug. 9, 2001 (43) Pub. Date:

(54) IMAGE PICKUP APPARATUS AND A **CAMERA**

(76) Inventors: Takashi Toyoda, Tokyo (JP); Fumihide Murao, Tokyo (JP); Shinji Komori, Tokyo (JP)

> Correspondence Address: LEYDIG VOIT & MAYER, LTD 700 THIRTEENTH ST. NW **SUITE 300** WASHINGTON, DC 20005-3960 (US)

(21) Appl. No.: 09/814,824

(22) Filed: Mar. 23, 2001

Related U.S. Application Data

Continuation of application No. PCT/JP00/05419, filed on Aug. 11, 2000.

Foreign Application Priority Data (30)

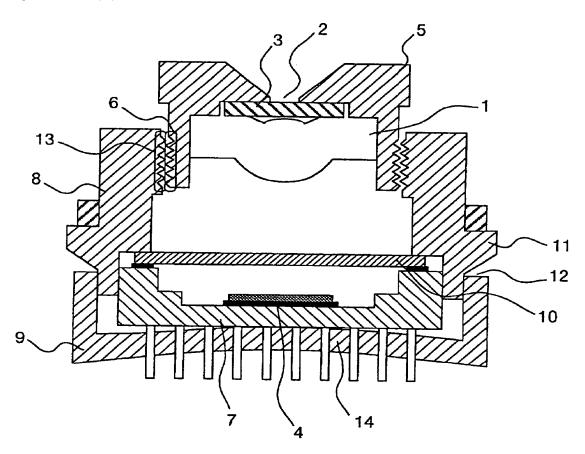
Aug. 19, 1999 (JP) 11-232741

Publication Classification

(51) Int. Cl.⁷ H04N 5/225

(57)**ABSTRACT**

The image pickup apparatus comprises a holder (8) for holding optical parts; and a holder holding member (9), a part of which is engaged with the holder (8), for holding a package (7) enclosing an image pickup device (4) in an engaged state. A first engagement portion (11) provided for the holder (8) and a second engagement portion (12) provided for the holder holding member (9) are engaged with each other to sandwich the package (7) from the upper and lower sides, and at least one of the holder (8) and the holder holding member (9) has a structure by which the holder (8) and the holder holding member (9) are pressed against each other, thereby integrating the package (7) and the optical parts. By the arrangement, a condition which limits the shape of the package is eliminated, and the image pickup apparatus having excellent strength in integration between the optical system and the package, excellent light shielding performance, the reduced number of parts, and the reduced number of assembling steps is obtained.



⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3−30581

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成3年(1991)2月8日

H 04 N 5/225

D 8942-5C Z 8942-5C 7377-5F

7377-5F H 01 L 27/14

D×

審査請求 未請求 請求項の数 16 (全37頁)

国発明の名称

半導体装置及びそれを用いたビデオ・カメラ・ユニット並びにその 製造方法

②特 顯 平1-163970

②出 顋 平1(1989)6月28日

70発明者 内藤

Max | 1 (1000) 0 / 1201

内 藤 隆 匡

千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立製作所茂原工場

内

@発明者 小鳥

弘 義

千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立製作所茂原工場

P

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

⑦出 顋 人 株式会社エコー

神奈川県厚木市三田3000番地

四代理 人 弁理士 小川 勝男

外 1 名

最終頁に続く

明 紐 書

1. 発明の名称

半導体装置及びそれを用いたビデオ・カメラ・ ユニット並びにその製造方法

- 2. 特許請求の範囲・
 - 固体撤缴チップを搭載したベースと、レンズを収納するホルダーを具備し、上記ベースとホルダーを固定して成ることを特徴とするビデオ・カメラ・ユニット。
 - 2. 固体数像チップを搭載したベースと、レンズ を収納するホルダーを具備し、上記ベースの内 壁部分がホルダーの外周面を部分的に覆うよう に重なっていることを特徴とするビデオ・カメ ラ・ユニット。
 - 3. 固体扱像チップを搭載したベースと、レンズを収納するホルダーを具備し、上記ペースは第一の内径値d 1 の円筒形状を有し、上記ホルダーは第二の外形値d 2 の円筒形状を有することを特徴とするビデオ・カメラ・ユニット。
 - 4. 上記第一の内径値 d 1 と上記第二の外形値 d

2はほぼ等しいことを特徴とする特許請求の範囲第3項記載のビデオ・カメラ・ユニット。

- 5 ・ 固体機像チップを搭載したベースと、レンズを収納するホルダーと、スリーブを具備し、上記ベースとホルダーを租合せ、スリーブを装着した構成で、気密封止租立部を上記ベースとスリーブの接着封止部のみとしたことを特徴とするビデオ・カメラ・ユニット。
- 6 ・ 関体機像チップを搭載した円筒形のベースと、 レンズを収納する円筒形のホルダーを具備し、 上記ベースの内周面がホルダーの外周面を部分 的に覆うように重なって組み合わされ、上記ベ ースとホルダーの円筒軸方向への運動によりレ ンズのバックフォーカス調整を行なうことを特 数とするビデオ・カメラ・ユニット。
- 7. 固体撮像チップを搭載したベースと、レンズを収納するホルダーと、スリーブを組合せて成るビデオ・カメラ・ユニットにおいて、上記スリーブ及びベースにテーパ部を設けたことを特徴とするビデオ・カメラ・ユニット。

- 9. 固体扱像チップを搭載したベースと、レンズを収納するホルダーを固定して成るビデオ・カメラ・ユニットにおいて、上記ベースのテーパ部上面に接着削強布用面取部及び接着削強布用門溝を設けたことを特徴とするビデオ・カメラ・ユニット。
- 10. 固体場像チップを搭載した円筒形状のベース において、上記ベースの外周面に平坦な面取部 を設けたことを特徴とするビデオ・カメラ・ユ ニット。
- 11. 固体撮像チップを搭載したベースにおいて、 上記ベースの外周部に搬送治具用褲を設けたこ を特徴とするビデオ・カメラ・ユニット。
- 12. プラスチックモールドされた複数のリードを

ンディングポストの周辺に内壁を有するベースにおいて、ポンディングポストとポンディングパットをワイヤボンディングする際、前記ポンディングポストにファーストポンディングを行なった後、前記チップ上のボンディングパッドにセカンドボンディングを行なうことを特徴とした半導体装置の製造方法。

- 16. 固体操像チップを搭載したベースと、レンズを収納するホルダーと、スリーブを組合せて成るビデオ・カメラ・ユニットにおいて、上記スリーブとベースの接着固定を、上記ベースの外周面に設けた突起を上記スリーブに圧入することで保持することを特徴としたビデオ・カメラ・ユニット。
- 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明はビデオ・カメラ・ユニット、特に小型 で明るいビデオ・カメラ・ユニットに関する。

〔従来の技術〕

近年、超小型の1/3インチ固体撮像デバイス

有するベースにおいて、前記リードの折り曲げ点より外側の領域で、前記リードとリードの間にプラスチックモールドが存在しないベース形状としたことを特徴とするビデオ・カメラ・ユニット・

- 13. 複数のポンディングポストを固体機像チップの周辺に有する円筒形のベースと、レンズを収納する円筒形のホルダーを具備し、上記ベースの内周面がホルダーの外周面を部分的に覆って組み合わされたビデオ・カメラ・ユニットにおいて、前記ポンディングポスト上のワイヤポンディング部が前記ホルダーの内周面の内側に位置するように配置したことを特徴とするビデオ・カメラ・ユニット。
- 14. リードフレームの成形加工において、先にメッキを施した後、プレス加工を行なうことを特徴とした半導体装置の製造方法。
- 15. 半導体チップを有し、前記半導体チップの周辺に複数のボンディングポストを有し、前記ボ

が開発され、これを応用したドアスコープTVヵメラ等が試みられている。

これに用いられる広角レンズは、球面収差、非点収差、歪曲収差、色収差、正弦条件等に係る10枚の光学的性状が要求されることから、8~10枚のレンズが組み合わされている(例えば特別イイスのレンズが組み合わされている(例えばすイインチMOSFETとの組合せから開始オードとスイッチMOSFETとの組合せから開始をチップ(ICチップ)は、例えば特別問題をリープを利用した監視用又は家庭用等の機能が設けられている。

〔発明が解決しようとする課題〕

上記広角レンズはレンズの枚数が多く、小型化 に向いていない。

また、上記自動紋り機構付のレンズは、比較的 複雑な機械部品を必要とし、テレビジョンカメラ におけるレンズ部の大型化及び高コスト化の原因 となっている。また、上記自動紋り機構は、比較 的複雑な機械部品からなるため、機械的機構部分 の摩耗による信頼性の点でも問頭がある。

本発明の一つの目的は超小型のビデオ・カメラ・ユニットを提供することである。

本発明の他の目的はレンズのバックフォーカス 調整機能を供えたビデオ・カメラ・ユニットを提 供することである。

本発明の他の目的はレンズのバックフォーカス 調整機能を供えたビデオ・カメラ・ユニットの製 造方法を提供することである。

本発明の他の目的は安価なビデオ・カメラ・ユニットを提供することである。

本発明の他の目的は量産性に優れたビデオ・カ メラ・ユニットを提供することである。

本発明の他の目的は明るくて小型のビデオ・カ メラ・ユニットを提供することである。

本発明の他の目的は電気的な絞りが可能なビデオ・カメラ・ユニットを提供することである。

本発明の他の目的は外部静電ノイズを受けにくいビデオ・カメラ・ユニットを提供することであ

ス

本発明の他の目的は信頼性の高いビデオ・カメ ラ・ユニットを提供することである。

本発明の他の目的は組立て精度の高いビデオ・ カメラ・ユニットを提供することである。

本発明の更に他の目的は超小型ビデオ・カメラ・ ユニットに適した固体操像デバイスを提供するこ とである。

〔 課題を解決するための手段〕

本発明の実施例によれば、レンズを収納するホルダーと、固体操像チップを搭載するベースを具備し、ホルダー・ベース間の距離を調整できるビデオ・カメラ・ユニットが提供される。

[作用]

ビデオ・カメラ・ユニットを、レンズを収納するホルダーと、固体機像チップを搭載するベースに分離し、ホルダーとベースを組み合わせ、ホルダー・ベース間の距離を可変とすることで、レンズのバックフォーカス調整を行なうことができる。 〔実施例〕

【実施例1】

第2A図乃至第4図、表1は、本発明に係る広 角レンズと、これを用いた超小型TVカメラユニ ットを示している。第2A図はカメラユニットの 断面図、第2B図はそれを下から(擬像デバイス 個から)みたときの平面図である。

第2A図および第2B図において、1は、基部に撮像デバイス収納部11を形成した筒状のレンズホルダー、L1,L2,L3,L4は、このレンズホルダーのレンズ収納部12に内装された組合せプラスチックレンズ、6は、上記機像料子収納部11にレンズと対応させて内装した固体操像デバイスである。

レンズホルダー1は、プラスチックレンズL1 ~ L4と無膨張係数の近い材料、例えば合成樹脂等から成る。 扱像デバイス収納部111は最像デバイス 6 がびたりと収まるよう直方体状に形成される。 扱像デバイス収納部11とレンズ収納部12との間には内向きフランジ13が設けられ、この内向きフランジ13によってレンズL1~L4と 固体操像デバイス6との位置合せができるようになっている。ホルダー.1 の先端にはレンズが抜け出ないようリング状のふた 1 4 が取り付けられている.

プラスチックレンズL1~L4は、具体的には別表第1に示す定数で設計され第4回に示す特性を持つ。第1番目のレンズL1と第2番目のレンズL3が凹レンズを、また、第3番目のレンズL3の前後両面#5,#6と第4番目のレンズL4の前面#7を非球面にしている。これらのレンズL1~L4は、周級部に上記りによりかつレンズ相互に所定の間隔を保つリブ21,31,41,51を備えている。

固体機像デバイス6は、基板62と、基板62上にマウントされた固体機像半導体チップ64と、基体62の2辺に取付けられた外部接続用リード61から成る。チップ64の大きさは例えば対角1/3インチに設定される。

次に、レンズL1~L4の構成を第3図、第4

図、表1及び表2を参照して説明する。

第3図は第2A図に示されるレンズL1~L4のみを取り出して表わした図で、左から順番に#1~#8のレンズ面番号を付けている。表1は各レンズ面#1~#8及び各レンズL1~L4に対応するレンズ面曲率半径ャ、レンズ面間距離d、屈折率nおよび分散率ャの各設計定数の一例を示すもので、半径ヶ及び距離dは4枚のレンズの合成焦点距離E.F.Lを1としたときのE.F.Lとの比で表わしている。

レンズをなるべく少ない枚数で所定の特性を得るためには次のような考え方を採り入れると良い。

① 第1レンズL1は凸面(#1)を被写体側に

れけたメニスカス正レンズ

- ② 第2レンズL2は両面(#3、#4)凹状の 負レンズ、
- ③ 第3レンズL3は両面(#5、#6)凸状で 非球面正レンズ、
- ③ 第4レンズL4は非球面の凸面(#7)を被写体側に向けたメニスカス正レンズにすれば良い。

他に実施例に示すように第3レンズの両面及び第4レンズの被写体側の面を非球面にする事によって容易に調整が可能である。

本実施例における各収差は、第4図に示すようになり、図中D、G、C、F、E級は、夫々、Dー線、Gー線、Cー線、Fー線、Eー線、球面収差曲線、色収差を表わす。M、Sはメリディオナル断面、サジタル断面を表わす。

これらの収差曲線より分かる様に、球曲収差の 補正が良く、関放時におけるフレアーが極めて小 である。又ザイデル係数(数3)に見られる様に コマ収差の補正が良く結像性能が良好である。本 米の目的から歪曲収差は、補正に対して大きい。

なお、レンズ面#5~#7は非球面に形成されており、 表1の曲率半径 r には・1~・3の注釈を付けているが、この曲率の算出方法は表2とその下の注釈に示してある。

· また、視野角 7 5° の場合についての例を表 4 ~ 表 6 に 示す。

【実施例2】

また、各レンズ及びレンズ面の各定数は、好ましくは次のような条件に合うように選ばれる。

- (1) f 1 > 50 f
- (2) 0.4 f < d 2 < 0.6 f
- (3) 1.0 f < r 3

ここで、f はレンズL1~L4の合成焦点距離、f 1はレンズL1の独立焦点距離、d2はレンズ面#2及び#3間に距離、r3はレンズ面#3の曲率半径である。

各条件の設定理由は下記の通りである。

- (1) の条件に関し、仮にf1 < 50 fとした場合 の 歪曲 収差が大きくなり、像面 湾曲 の 補正 過剰となる。 また、コマ収差が発生する。
- (2) の条件においては d 2 の値が下限を下回る 内向性のコマ収差が発生し、上限を超えると外向 性のコマ収差が発生する様になる。
- (3) の条件においてr3の値が合成焦点距離 fを下回ると下限に向うと負の歪曲収差が大きくなる。

なお、さらに良好な収差補正上、上記諸条件の

第5図は本発明による固体扱像ユニットの他の 実施例を示す断面図であり、第6図はそれを下からみたときの平面図(レンズL1~L4、ふた1 14、ホルダ1の上端部は省略)であり、第5図 は第6図のV-V切断線を切断面としたときの断 面となっている。

114はレンズL1~L4をレンズホルダー1に収納した後に組立てるふたである。レンズホルダー1の上部先端部111の高さはレンズL1の緑部分よりも高く形成され、またその内側には切欠きによる垂直部112と水平底部113が形成されている。この水平底部113の高さはレンズL1の緑部分とほぼ同じ高さが若干それより高くなるよう設定される。

このように、レンズホルダー1の上部先端部に 111~113の階段部分を形成することによっ て、ふた114のはめ込みが容易になると共にふ た114と階段部分111~113の接着面積が 増え接着強度が高くなる。また、ふた114の底 部はレンズL1の縁部分とレンズホルダー1の部 分113の双方に接着刑等を介して接触するので 安定した構造が得られる。

ふた114の下方には切り欠き部110が設けられ、接着剤の注入口として利用される。

レンズホルダー1の下方内側部分には突起部116と切欠き部115とが設けられている。切欠き部115はレンズL4~L1を順次積み重ねとていったときの追い出される空気のドレインロとまり得した。 レンズL4~L1が空気により得したといるのを防止できる。 突起部116は下側のるがだなのを防止できる。 突起部116は下側のるががよりである。また、突起部116は配反射がである。また、突起部116は配反射がである。また、突起部116は配反射がである。また、突起部116は配反射がである。また、突起部116は配反射がである。 83も同様な目的で設けられた、 の進光板であり、ドーナッ状に形成されている。

レンズホルダー1の外形は下部に平坦な突出部 117が設けられるようにされており、この突出 部117はこの撮像ユニットをカメラ本体に設け られた穴に挿入するときのストッパとして利用で

成されている。階段部123,124はパッケージ62の上面のリード61が無い部分に接しているので、リード61の厚みやたわみがレンズ、撮像チップ間の距離精度に影響を及ぼさない。

【実施例3】

第7回は本発明によるビデオ・カメラ・ユニットの他の実施例を示す断面図である。

本実施例の第17回および第5回の実施例と異なる特徴点の1つは、視野角が広角でなく通常の角度にした点であり、レンズの枚数が1枚少なく合計3枚と原価低減を可能とした点である。

レンズ L 1 1 は 両面 (# 1 1 , # 1 2) 共に凸状の正レンズ、レンズ L 1 2 は 凹面 # 1 3 を 被写体に向け、 操像デバイス側の面 # 1 4 を非球面としたメニスカス正レンズ、レンズ L 1 3 は被写体側の面 # 1 5 を非球面としたメニスカス正レンズで構成される。

各レンズ面の定数は装7、非球面レンズ面の定数は表8、各レンズ面のサイデル収差係数等の器 特性は表9 および第8 図に示してあり、各記号及 きる.

ふた114の内側傾斜面150は階段状に形成され、その部分に当る不要な光を外部へ乱反射させるためのものである。

関体 版像 デバイス 6 はホルダ 1 の下側内壁 1 2 5 に沿ってはめ込まれる。このときのガイドになるのが、ホルダ 1 の底面に突出して設けられた半円部 1 2 6 であり、デバイス 6 のプラスチック 基板 6 2 もその形状に合わせ 半円の凹部が形成されている。なお、第 6 図の 平面図では、ホルダ 1 の底面部 1 1 8 に便宜上ハッチングをしてある。

デバイス6の平面(X, Y方向)上の位置合わせはこのようにホルダ1の内壁125,126によって行われるが、擬方行(2方向)についてはホルダ1の底面から少し奥の方に位置する(第5回)階段部123,124で決められ、レンズし1~L4の撮像チップ64面への焦点合わせ距離を決めることができる。階段部123,124は第6回の平面図において、上下2箇所に設けられており、境界線123,124の部分で段差が形

び各記号の添字の付け方は前述の第3回の実施例 と同様であるのでその説明は省略する。

このような各レンズ、レンズ面の最適設計定数 は下記の通りである。

- (4) f 2 > 0
- (5) r6>0
- (6) 0.25 < d 4 < 0.35
- (7) f 3 > f 2 > f 1 > 0
- (8) r4 > 0

このような構成によれば、第8回の収差曲線より明らかなように高次の球面収差及びコマ収差の補正が良く、開放時におけるフレアーが極めて小さい。また表9に示すザイデル係数から明らかなように、コマ収差の補正が良く結像性能が良好である。

本実施例の他の特徴点はホルダー100にカーボンを含ませることによって撮像デバイス64を 外部から節電シールドした点である。

このホルダー100は、ポリカーポネート樹脂に通量のガラスを混合させ、更に全体の10~2

0%の割合でカーボンを混入させてトランスファ ーモールドすることによって形成される。

このホルダーはカメラ・ユニットを本体に取付ける際本体のシャーシ150を介して固体撮像デバイス64のリード61と共に交流的に接地される。

なお、ホルダー100に混入させる材料として はカーボンの他に銀粒子を使用しても良い。

なお、上述のTVカメラユニットは、全長および最大径をそれぞれ15m内外に小型に形成できる。また、光学系では、広角、標準、望遠を可能とし、それぞれを例えば焦点距離 $f=3.6\sim5.2m$, $f=5.3\sim8.3m$, f=15m, 明るさ $F=1:1.6\sim2.2$ 、 画角 $60^\circ\sim90^\circ$ (広角), $40^\circ\sim60^\circ$ (標準), $15^\circ\sim40^\circ$ (望渡) 等に構成できる。

【実施例4】

てしまうのを防ぐために、上記4行分のうち、2行分の画溝セルに対してのみ回路記号が付加されている。1つの画刹セルは、フォトダイオードD1と重直走査線VL1にそのゲートが結合されたスイッチMOSFETQ1と、水平走査線HL1にそのゲートが結合されたスイッチMOSFETQ1、Q2の直列回路から構成される。上記フォトダイオードD1及びスイッチMOSFETQ1、Q2からなる画刹セルと同じ行(水平方向)に配置されるの回線な画刹セル(D2、Q3、Q4)等の出力ノードは、同回において横方向に延長される水平信号線HS1に結合される。他の行にこれても上記同様な画刹セルが同様に結合される。

例示的に示されている水平走査線HL1は、同図において椴方向に延長され、同じ列に配置される画楽セルのスイッチMOSFETQ2、Q6等のゲートに共通に結合される。他の列に配置される画素セルも上記同様に対応する水平走査線HL2等に結合される。

この実施例では、固体撮像装置に対して実質的

第9図には、この発明が適用されるTSL(Transversal Signal Line)方式の固体数像装置の一実施例の要部回路図が示されている。同図の各回路点子は、公知の半導体集積回路の製造技術によって、特に制限されないが、単結品シリコンのような1個の半導体基板上において形成される。同図の主要なブロックは、実際の幾何学的な配置に合わせて描かれている。

図の上下端にある〇印は信号端子であり、第17回、第2回に示されたデバイス6のリード61に電気的に接続される。なお、第17回、第2回のリード61の数は便宜上16個で表わしているが、第9回のチップ内回路に合わせると24個(通称24ピンDILパッケージ)にすれば良い。画満アレイPDは、4行、2列分が代表として

例示的に示されている。但し、図面が複雑化され

な電子式の自動校り機能を付加するため、言い機 えるならば、フォトダイオードに対する実質的な 蓄積時間を可変にするため、上記画業アレイを構 成する水平信号線HS1ないしHS4等の両端に、 それぞれスイッチMOSFETQ8、Q9及びQ 26、Q28が設けられる。右端側に配置される 上記スイッチMOSFETQ8、Q9は、上記水 平僧号線HS1。HS2をそれぞれ椴方向に延及 される出力線VSに結合させる。この出力線VS は、端子Sに結合され、この端子Sを介して外部 に設けられるプリアンプの人力に読み出し信号が 伝えられる。また、左端側に配置される上記スイ ッチMOSFETQ26、Q28は、上記水平信 号線 H S 1 , H S 2 をそれぞれ 擬方向に延長され るダミー(リセット)出力級DVSに結合させる。 この出力線DVSは、特に制限されないが、端子 K V に結合される。これによって必要なら上記ダ ミー出力繰DVSの信号を外部端子RVから送出 できるようにしている.

この実施例では、特に制限されないが、上記各

行の水平信号線HS1ないしHS4には、端子R Pから水平帰線期間において供給されるリセット 信号によってオン状態にされるスイッチMOSF ETQ27、Q29等が設けられる。これらのM OSFETQ27、Q29等のオン状態によって、 外部端子RVから上記ダミー出力線DVSを介し て一定のバイアス批圧 (図示せず) が各水平信号 線HS1ないしHS4に与えられる。上記のよう なリセット用MOSFETQ27、Q29等が設 けられる理由は、次の通りである。上記水平信号 線HS1ないしHS4に結合されるスイッチMO SFETのドレイン等の半導体領域も感光性を持 つことがあり、このような欲生フォトダイオード により形成される偽信号 (スメア、ブルーミング) が、非週択時にフローティング状態にされる水平 倡号線に舂積される。そこでこの実施例では、上 述のように水平熔線期間を利用して、全ての水平 信号線 HS 1 ないし HS 4 を上記所定のパイアス 電圧にリセットするものである。これにより、選 択される水平信号線に関しては、常に上記偽信号

をリセットした状態から画楽信号を取り出すものであるため、出力される画楽信号に含まれる偽信号を大幅に低波できる。なお、上記偽信号(スメア、ブルーミング)に関しては、例えば、特闘昭57-1726 会公領に詳細に述べられている。

上記水平走登線HL1ないしHL2等には、水平シフトレジスタHSRにより形成された水平走登信号が供給される。

上記順潔アレイPDにおける垂直選択動作(水平走変動作)を行う走査回路は、次の各回路により構成される。

この実施例では、上記画業アレイPDの水平信号線HS1ないしHS4等の演唱に、一対のスイッチMOSFETQ8、QS等及びスイッチMOSFETQ26、Q28等が設けられることに対応して一対の走査回路が設けられる。

この実施例では、産業用途にも適用可能とする ため、インタレースモードの他に選択的な 2 行同 時走査、ノンインタレースモードでの走査を可能 にしている。 画業アレイPDの右側には、次のよ

うな走査回路が設けられる。垂直シフトレジスタ VSRは、読み出し用に用いられる出力信号SV 1,SV2等を形成する。これらの出力信号SV 1,SV2等は、インタレースゲート回路ITG 及び駆動回路VDを介して上記垂直走査線VL1 ないしVL4及びスイッチMOSFETQ8、Q 9等のゲートに供給される。

上記インタレースゲート回路ITGは、インタレースゲート回路ITGは、インタレースゲートでは、変動作(水平走変動作(水平走変動作)を行うため、第1(奇数)フィールドでは、垂直走 強いしいしょと V L 1、 V L 2 と V L 3 の組み合わせ信号 F A により、垂直シフトレジスタ V S R の出力値をよって、水平信号線 H S 2 と H S 3 を同時によって、水平信号線 H S 2 と H S 3 を同時によって、水平信号線 H S 2 と H S 3 を同時限

するよう垂直走査線 V L 2 と V L 3 に出力される。 以下同様な順序の組み合わせからなる一対の水平 信号線の選択信号が形成される。

また、第2(偶数)フィールドでは、垂直走弦線 VL1ないしVL4には、隣接する垂直走弦線 VL1とVL2及びVL3とVL4の組み合わド信 号FBによって制御されるスイッチMOSFEVVL Rの出現状する垂直をおり、乗車信号線HS1と出力 スの出現状する垂直をおり、上2に出ることとは、水VL2に出る。 19とQ21により、水平信号線HS1と出力 スの出現状する垂直をおり、これので制御される。 で同時である。信号FBによって制御される。 シチMOSFETQ23とQ25によっては シチトレジスタVSRの出りでよっては シチトレジスタVSRの出りでよっては ではいまって は、水平信号SV 1 によって は、水下に では、水下に では、水下に では、水下に では、水下に では、水下に では、水下に では、水下に がり、また では、水下に でが形成される。

上記のようなインタレースゲート回路ITGと、 次の駆動回路DVとによって、以下に説明するよ うな複数種類の水平走査動作が実現される。

上記1つの垂直走査線VL1に対応されたイン タレースゲート回路ITGからの出力信号は、ス イッチMOSFETQ14とQ15のゲートに供 給される。これらのスイッチMOSFETQ14 とQ15の共通化されたドレイン電極は、端子V 3に結合される。上記スイッチMOSFETQ 1 4は、端子V3から供給される信号を上記垂直走 **並線VL1に供給する。また、スイッチMOSF** ETQ15は、上記端子V3から供給される信号 を水平信号線HS1を出力線VSに結合させるス イッチMOSFETQ8のゲートに供給される。 また、出力信号のハイレベルがスイッチMOSF ETQ14、Q15によるしきい値電圧分だけ低 下してしまうのを防止するため、特に制限されな いが、MOSFETQ14のゲートと、MOSF ETQ15の出力側(ソース側)との間にキャパ シタC1が設けられる。これによって、インタレ ースゲート回路ITGからの出力信号がハイレベ ルにされるとき、端子V3の毬位をロウレベルに

しておいてキャパシタC1にプリチャージを行う。 この後、端子V3の間位をハイレベルにすると、 キャパシタC1によるブートストラップ作用によって上記MOSFETQ14及びQ15のゲート 能圧を昇圧させることができる。

のゲートと、MOSFETQ17の出力例(ソース側)との間にキャパシタC2が設けられる。これによって、上記同様なタイミングで嫡子V4の 他位を変化させることによりキャパシタC2によるブートストラップ作用によって上記MOSFE TQ16及びQ17のゲート電圧を昇圧させることができる。

上記端子V3は、奇数番目の垂直走査線(水平信号線)に対応した駆動用のスイッチMOSFE Tに対して共通に設けられ、端子V4は偶数番目 の垂直走査線(水平信号線)に対して共通に設け られる。

以上のことから理解されるように、端子V3とV4に択一的にタイミング信号を供給すること及び上記インタレースゲート回路ITGによる2行同時選択動作との組み合わせによって、インタレースモードによる読み出し動作が可能になる。例
っスモードによる読み出し動作が可能になる。例
っスモードによる読み出し動作が可能になる。のうして、一つでは、音数フィーフドFAのとき、端子V3に上記重はシワトレジスタVSRの動作と同期したタイミング信

号を供給することによって、垂直走登線(水平信号線)をVL1(HS1)、VL3(HS3)の順に選択することができる。また、偶数フィールドFBのとき、端子V3をロウレベルにしておいて、端子V4に上記垂直シフトレジスタVSRの動作と同期したタイミング信号を供給することによって、垂直走登線(水平信号線)をVL2(HS2)、VL4(HS4)の順に選択することができる。

一方、上記端子V3とV4を同時に上記同様にハイレベルにすれば、上記インタレースゲート回路ITGからの出力信号に応じて、2行同時走金を行うことができる。この場合、上記のように2つのフィールド信号FAとFBによる2つの画面銀に出力される2つの行の組み合わせが1行分上下にシフトされることにより、空間的なインタレースモードが実現される。

さらに、例えばFB信号のみをハイレベルにして、1つの垂直走盗タイミングで、水平シフトレ

ジスタHSRを2回動作させて、それに同期して 端子∨3と∨4をハイレベルにさせることによっ て、VL1, VL2, VL3. VL4の順のよう にノンインタレースモードでの選択動作を実現で きる。この場合、より高面質とするために、水平 シフトレジスタHSR及び垂直シフトレジスタV SRに供給されるクロックが2倍の周波数にされ ることが望ましい。 すなわち、 端子H1とH2及 び躺子V1とV2から水平シフトレジスタHSR 及び垂直シフトレジスタVSRに供給されるクロ ック信号の周波数を2倍の高い周波数にすること によって、1秒間に60枚の画像をノンインタレ ース方式により読み出すことができる。なお、端 子HIN及びVINは、上記シフトレジスタHS R, VSRによってそれぞれシフトされる入力信 号を供給する端子であり、入力信号が供給された 時点からシフト動作が開始される。このため、上 記インタレースゲート回路ITG及び入力端子V 3, V4に供給される入力信号の組み合わせによ って、上記2行同時読み出し、インタレース走査。 ノンインタレース走査等を行う場合には、出力信号の重直方向の上下関係が逆転せぬよう、上記シフトレジスタ V S R の入力信号の供給の際に、タィミング的な配慮が必要である。

また、上記各垂直走登線VL1及びそれに対応したスイッチMOSFETQ8のゲートと回路の接地電位点との間には、リセット用MOSFETQ10とQ11は、他の垂直走登線及びスイッチMOSFETに対応して設けられるリセット用MOSFETと共通に端子V2から供給されるクロック信号を受けて、上記週択状態の垂直走登線及びスイッチMOSFETのゲート電位を高速にロウレベルに引き抜くものである。

この実施例では、前述のように感度可変機能を付加するために、感度制御用の垂直シフトレジスタマSRE、インタレースゲート回路ITGE及び駆動回路DVEが設けられる。これらの感度制御用の各回路は、特に制限されないが、上記画料アレイPDに対して、左側に配置される。これら

の垂直シフトレジスタVSRE、インタレースゲ ート回路ITG及び駆動回路DVEは、上記読み 出し用の垂直シフトレジスタVSR、インタレー スゲート回路ITG及び駆動回路DVと同様な回 路により構成される。端子V1EないしV4E及 びVINE並びにFAE, ABEからそれぞれ上 記同様なタイミング信号が供給される。この場合、 上記読み出し用の垂直シフトレジスタVSRと上 記感度可変用の垂直シフトレジストVSREとを 同期したタイミングでのシフト動作を行わせるた め、特に制限されないが、端子V1EとV1及び V2EとV2には、同じクロック信号が供給され る。したがって、上記端子V1EとV1及びV2 EとV2とは、内部回路により共通化するもので あってもよい。上記のように独自の嫡子V1E及 びV2Eを設けた理由は、この固体機像装置を手 動紋りや従来の機械的紋り機能を持つテシビジョ ンカメラに適用可能にするためのものである。こ のように必度可変動作を行わない場合、上記端子 V1E及びV2Eを回路の接地電位のようなロウ

レベルにすること等によって、上記垂直シフトレジスタVSREの無駄な消費電力の発生をおされるよう配慮されている。

次に、この実施例の固体撮像装置における感度 制御動作を説明する。

から負荷抵抗を介した上記光信号に対応した世流 の供給によって行われ、説み出し動作と同時にブリチャージ(リセット)動作が行われる。同様なおけるフォトダイオードにおいても行われる。これを度し、エTGE、DVE)によの登を行りの説み出し、数度制じ以び、の場合、端子RVには端子RVには満りといる。これに光信号の持ちれる。 電圧が与えられている。これに光信号の掃き出の各種圧が与えるならば、リセット動作が行われる。

したがって、上記垂直走査動作によって、読み出し用の垂直シフトレジスタVSR、インタレースゲート回路ITG及び駆動回路DVによる第4行目(垂直走査線VL4、水平信号線HS4)の読み出し動作は、上記第1行ないし第3行の読み出し動作の後に行われるから、第4行目に配置される画素セルのフォトダイオードの遊穢時間は、3行分の画業セルの読み出し時間となる。

が行われる。したがって、上記垂直走査動作によって、読み出し用の垂直シフトレジスタVSR、インタレースゲート回路ITG及び駆動回路の登録を開いまる第2行目(垂直走査線VL2、水平信息の設み出し動作の後に行われるから、第2行目に配置される動作の後に行われるから、第2行目に配置される一ドの選択セルのフォトダイオードの選び時間となる。これによって、上記の場合に比べて、フォトダイオードの実質的な蓄積時間を1/3に減少させること。

上記に代えて、感度制御用の垂直シフトレジス タVSRE、インタレースゲート回路ITGE及 び駆動回路DVEによって、読み出し用の垂直シ フトレジスタVSR、インタレースゲート回路I TG及び駆動回路DVによる第1行目 (垂直走査 線VL1、水平信号線HS1)の読み出しに並行 して、第2行目(垂直走査線VL2、水平信号線 HS2) の選択動作を行わせる。これによって、 水平シフトレジスタHSRにより形成される水平 走盗線 HL1、HL2等の選択動作に開期して、 出力信号線VSには第1行目におけるフォトダイ オードD1、D2等に蓄積された光信号が時系列 的に読み出される。この読み出し動作は、端子S から負荷抵抗を介した上記光信号に対応した電流 の供給によって行われ、読み出し動作と同時にプ リチャージ(リセット)動作が行われる。同様な 動作が、第2行目におけるフォトダイオードD3、 D 4 等においても行われる。これによって、上記 第1行目の読み出し動作と並行して第2行目の各 画楽セルに既に蓄稜された光信号の掃き出し動作

行分の説み出し時間を単位(最小)として最大525までの多段階にわたる蓄積時間、言い換えるならば、525段階にわたる感度の設定を行うことができる。ただし、受光面照度の変化が、上記1面面を構成する走盗時間に対して無視でき、実質的に一定の光がフォトダイオードに入射しているものとする。なお、最大感度(525)は、上記感度制御用の走盗回路は非動作状態のときに得られる。

上記のような感度制御動作にあっては、 画来信号の読み出しと先行する垂直走査動作によるリセット動作とが並行して行われる。このため、リセット動作のための画楽信号が、 基板等を介した容量結合によって読み出し信号に混合してしまう 場合が生じる。このような容量結合が生じると、 読み出し画楽信号にはテレビジョン受像機におけるゴーストのようなノイズが生じて画質を劣化させてしまう。

そこで、この実施例では、上記水平走査線HL 1, HL2等に対して、ダイオード接続されたM

OSFETQ30,31等を介して外部端子SP から強制的に全水平走査線を選択状態にさせる機 能を付加する。すなわち、上記端子SPをハイレ ベルにすると、水平シフトレジスタHSRの動作 に無関係に、ダイオード形態のMOSFETQ3 0、Q31等が全てオン状態になって全水平走査 線HL1、HL2等にハイレベルを供給して選択 状態にさせることができる。また、上記ダイオー ド形態のMOSFETQ30, Q31等のような 一方向性素子を介して上記選択レベルを供給する ものであるため、上記蟾子SPをロウレベルにす れば、上記MOSFETQ30, Q31等はオフ 状態を維持する。これによって、上記のような強 制的な同時選択回路を設けても、水平シフトレジ スタHSRのシフト動作に従った水平走査線HL 1. HL2等が時系列的に選択レベルにされる動 作の妨げになることはない。なお、水平シフトレ ジスタHSRが、ダイナミック型回路により構成 される等によって、上記のような強制的な水平走 **盗線HL1,HL2等の選択レベルによってその**

シフト動作に悪影響が生じるなら、上記選択レベ ルが水平シフトレジスタHSRの内部に伝わらな いようなスイッチ回路等が付加される。

上記水平走査線HL1, HL2等の同時選択動作を後述するような水平熔線期間により行われるとともに、上記先行する重直走査を開始させる。これにより、上記リセットさせるべき行の全極影の信号を予め強制的にリセットとせることができる。したがって、上記水平シフトレジスタHSRによる水平走査線の選択動作に伴い画素信号の設み出しにおいて、先行する行からは実質的に画報信号が出力されない。これによって、上記基板等を介した容量結合が存在しても読み出し信号には上述のようなノイズが現れない。

第10図には、上記固体扱像装置を用いた、自動校り機能を持つ撮像装置の一実施例のブロック図が示されている。

四体最像装置MIDは、上記第9回に示したような感度可変機能を持つものである。この固体撮像装置MIDから出力される読み出し信号は、プ

リアンプによって増幅される。この増幅信号Vou t は、一方において図示しない信号処理回路に供 給され、例えばテレビジョン用の画像信号とされ る。上記墳幅信号 Vout は、他方において自動紋 り制御用に利用される。すなわち、上記墳幅信号 Vout は、ロウパスフィルタLPFに供給され、 その平均的な信号レベルに変換される。この信号 は、特に制限されないが、検波回路DETに供給 され、ここで直流信号化される。感度制御回路は、 上記検波回路DETの出力信号を受けて、所望の 絞り量とを比較して、最適絞り量に対応した制御 信号を形成する。すなわち、感度制御回路は、固 体撮像装置MIDに前述のような走査タイミング を制御するクロック信号を供給する駆動回路から の倡导VIN、及びV1等を受けて、固体撤偏数 置MIDの読み出しタイミングを参照して、それ に実質的に先行する信号VINEを形成する。す なわち、上記タイミング信号VINを基準にして、 必要な絞り量(感度)に対応した先行するタイミ ング信号VINEを形成するものであるため、実

照には上記タイミング信号 VINに遅れて信号 VINEが形成される。しかしながら、繰り返し走査が行われるため、上記信号 VINEからみると、次の画面の走査では信号 VINEが遅れるものとされる。すなわち、タイミング信号 VINE を発生すると、次の走査画面では、タイミング信号 VINE対して524行分先行するタイミング信号 VINE に対して524行分先行するタイミング信号 VINEに対して524行分先行するタイミング信号 VINEによって、各垂直シフトレジスタ VSR及び VSREのシカ 物のような態度可変動作が行われる。

越度制御回路は、例えば電圧比較回路によって 所望の絞り量に相当する基準電圧と、上記検波回路 DETからの出力電圧とを比較して、その大小 に応じて、1段間づつ絞り量を変化させる。また は、応答性を高くするために、上記525段階の 絞り量を2値化信号に対応させておいて、その歧 上位ビットから上記電圧比較回路の出力信号に応 じて決定する。例えば、約1/2の絞り址(感度256)を基準にして、検波回路DETの信号が基準にして、検波回路DETの信号が基準電圧より大きいときには1/4(感度128)に、小さいときには3/4(感度384)とし、以下、それぞれの半分づつの絞り量を決定する。これによって、感度525段階の中から1つの始できる。上記絞り量の設定動作によっても次ができる。上記絞り量の設定動作、ごのできると、10枚分の画面からの説み出し信号動作に応じて最適絞り量の設定を行うことができる。

また、特に制限されないが、感度制御回路は、水平帰線期間において上記強制リセット動作のための信号 S P を発生させる。これに応じて感度制御回路は、水平帰線期間に入ると先行する行の垂直選択信号を発生させるものである。

この実施例の最像装置では、感度可変機能が固体最級装置MIDに内蔵されていること、及びそ

○図に示したプリアンプによって増幅されて出力される。上記同様に、先行する垂直走査線 V L n がハイレベルのとき、第 n 行目のリセット動作が上記水平走査線 H L 1 ないし H L m の時系列的の選択動作に応じて行われる。

第11図には、上記固体撮像装置の読み出し動作の一実施例のタイミング図が示されている。

例えば、垂直走査線 V L 1 がハイレベルのとき、第 1 行目の読み出し動作が水平走査線 H L 1 ないし H L m が時系列的に順次ハイレベルにされることによって行われる。すなわち、このようにして 次々に選択される画素セルのフォトダイオードに 替 でれた光信号に対応した電流が流れることによって、その画素セルからの読み出し動作と、次の読み出し動作のためのリセット (プリチャージ)動作とが同時に行われる。上記光電流を負荷抵抗に流すことによって形成される電圧信号は、第 1

の全画業の読み出し(リセット)が行われる。

エれにより、上記水が終了した。 の記み出し動作に順次のに順次のの日と、水平にしり、大川ののでは、水平には、水平には、水川ののは上記ののでは、たっては、水平には、水平には、たっては、大川ののでは、大川ののでは、大川のいは、大川のいいは、大川のいは、大川のいは、大川のいは、

上記の実施例から得られる作用効果は、下記の通りである。

(1) 二次元状に配列された複数個の画楽セルの 信号を時系列的に出力させる第1の走査回路

と、上記第1の走査回路による垂直走査方向 の選択アドレスと独立したアドレスにより垂 直走査方向の選択動作を行う第2の走査回路 とを設けて、上記第2の走査回路を先行させ て動作させることによって感度可変を可能に するとともに、上記二次元状に配列された画 湯セルの水平走変方向の週択を行う水平走変 線に対して全てを強制的に同時選択状態にさ せる外部端子を設け、上記第2の走査回路と 外部端子からの同時選択信号によって、先行 する行の全画操信号を水平帰線期間内にリセ ット(掃き出させる)させることができる。 これによって、先行する垂直走査線に対応す る水平信号線には実質的な画素信号が生じな いようにすることができるから読み出し画者 借号に対するカップリングノイズを防止でき るという効果が得られる。

(2) 二次元状に配列された複数個の画楽セルの 信号を時系列的に出力させる第1の走査回路 に加えて、上記第1の走査回路による垂直走

には、読み出しを行うべき行に対応した水平信号 しか読み出し信号が出力されないから、前記のよ うな容量結合によるノイズの発生を完全に防止す ることができる。

【実施例5】

第17A図は本発明によるビデオ・カメラ・ユニットの他の実施例を示す断面図であり、第17 B図はそれを上からみたときの平面図である。第 17B図の切断線17A-17Aにおける断面が 第17A図に表わされている。なお、第17B図 の平面図は図面の複雑さを避けるため、第17A 図の対応する部分を一部省略し主要部のみ描いている。

第17A図及び第17B図の第5図及び第6図と対応する部分は同符号を用いている。また、第17A図及び第17B図の使用部品のうち、シールドケース200は第15A図~第15B図に、レンズ押さえぶた114は第13A図及び第13B図に、 置体操像デバイス6は第14A図~第14C

金方向の選択アドレスと独立したアドレスにより垂直走査方向の選択動作を行う第2の走 空回路を設け、上記第2の走査回路によって 第1の走査回路による垂直走査に対して 先行 する垂直走査を行わせることによって、上記 2つの垂直走査の時間差に応じて光電変換表 子の複様時間を制御することが可能となるという効果が得られる。

(3) 上記(1) 及び(2) により、高画質を維持しつつ、感度可変機能を持つ固体過像装置を得ることができるという効果が得られる。

以上本発明者によってなされた発明を実施例に 基づき具体的に説明したが、本発明は上記実施例 に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない い範囲で種々変更可能であることはいうまでもない。例えば、第9回の実施例回路において、イン タレースゲート回路や駆動回路は、その走査方式 に応じて種々の実施形態を採ることができる。また、先行する行の垂直走査線は、水平帰線期間の み選択状態にするものであってもよい。この場合

図に、それぞれ単独に示しているので、第17A 図及び第17B図を中心にした以下の説明では遊 宜それらの部品展開図を参照されたい。

ホルダー1、レンズ押えぶた114及び固体物成デバイス6の基板249は全てプラスチック色は、249は全なの色は、249はである。ふた114、ホルダー1、基板249はプラスチック成形時フィラーとしてガラス機能を打っており、これにより機械的強度が上がるとができる。ホルダー1なのできる。ホルダー1なびふた114のプラスチック材としてはアウーボネーのプラスチック材としてはアウーボネーのプラスチック材としてはアウーボネーのプラスチック材としてはアウーボネーのプラントを表してはポリフェミレンサルファイドが選ばれる。

 そこから水平に4方向に広がる脚部203とを有し、この脚部203によってシールドケースはプリント回路基板等に固定できる。脚部203内に設けた穴202はこの固定をねじやボルトで行なうための取り付け穴である。脚部203の底部は倒の地肌が露出しており、この部分を通じてシールドケース200はプリント回路基板の直流電源配線に接続され、交流的に接地できるようになっている。

このシールドケース200はその中に挿入される部品の機械的保護の役割や、耐湿性を上げる役割も兼ねている。図の右側で、内側に突出する部分201はホルダー1に設けられた凹部210の中にはまり込むようになっており、これらの部分によってシールドケース200とホルダー1との水平回転方向の位置決めができる。ホルダー1とシールドケース200とをはめ合わせるときれなシールドケース200とをはめ合わせるときれないよう、ホルダー1の凹部210は上部に突き抜ける(関放される)ように形成されている。

200の底部204よりもやや下方に位置する (突出する)ように決められる。また、固体協働 デバイス6の下側拡板249の厚み(線245の 及さ)は、ホルダー1の沸218の深さ(線21 8の長さ)よりも小さくされる。すなわち、ホル ダー1の底面118はシールドケース200の底 部204や拡板249の底面よりも下に突出す水 ように設計されており、プリント基板等へのよう ように設計されており、プリント基板等へのよって 取り付け精度がホルダー1の底面118によって 決められ、水平精度を出しにくいシールドケース 200や固体協能デバイス6に影響されないよう になっている。

このシールドケース200は1枚の鋼の円板を 10回程度のプレス加工で作られ、最終的には厚さ0・2 mm程度に形成される。シールドケース2 00の外側表面は光の反射を防ぐため黒く塗装される。代表的な方法としては、塗装後ベーク処理する通称ドライ・ルーブ処理法が採用されるが、塗装時、上側ドーナツ状水平部205はガラスキャップ250との接着性を悪くしないよう、また

シールドケース200の上部にはドーナツ状の 水平部205が設けられており、その上面に一枚 の平らなガラスキャップ250が接着され、両者 の間では水分等のリークパスが形成されないよう 気密性が高められている。ホルダ1の傾斜部30 1とケース200の傾斜部300とは密着され、 ホルダ1とケース200の界面を下部から水分が 伝わってきても、その水分はこの傾斜部でシャッ トアウトされ、レンズに対して耐湿性を上げるこ とができる。この密封性を良くするために、ケー ス200の上部ドーナツ状水平部205とレンズ 押さえぶた114との間には僅かな隙間が空くよ う余裕を持たせ、ケース200の傾斜部300が ピタリとホルダー1の傾斜部に密着するための精 度を与えるようにしている。また部分300.3 0 1 が傾斜しているのは、第2 A 図のように直角 にした場合は特度が出しにくいからである。

ふた I 1 4 及びホルダー 1 の合計高さと、シールドケース 2 0 0 の高さの関係は、それらを組み込んだとき、ホルダー 1 の底部がシールドケース

脚部203、下側水平部204はプリント基板と の電気的接触抵抗を高くしないよう、マスキング 法等により塗装されないようにする。

透明キャップ 2 5 0 は上方部のシールの働きに加え、ガラス材を使用することにより、プラスチックレンズ L 1 ~ L 4 に劣化をもたらす紫外線をカットする働きがある。ガラス材は、その他、プラスチック材に比べて、キズがつきにくいことや耐然性がある等の撮像上重要な特長点を持っている。

レンズ押さえぶた114に設けた凹部110 (第13B図の左右中央部、2箇所)は、樹脂以 形時の樹脂の注入口となるゲート部位置に、突出 した部分302が及るので、その周辺を低くし、 凸部302がレンズ押さえ部の平坦部222は、 のはならないようにするためのものである。これ により、レンズの押さえ精度は平坦部222によって決まる。またこの凹部110はふた114を ホルダ1に接着するときにあふれた接着剤のたまり場とすることもできる。 キャップ 2 5 0 は組立てを容易にするため、予めシールドケース 2 0 0 に接着される。その後、シールドケース 2 0 0 とキャップ 2 5 0 の組立体と、レンズ L 1 ~ L 4 を収納しふた 1 1 4 を取り付けたホルダー 1 との組立が行なわれる。

件は、ふた114の底面223がレンズL1の平 担面231を確実に押さえるための条件となる。

次に固体操像デバイス6について説明するが、便宜上、第14A図の平面図はリード61の外側(プリント基板側)を折り曲げていない状態、第14B図の断面図はそれを折り曲げた状態、第14Cの断面図は折り曲げる前の状態(点線)と矢印の方向に折り曲げた後の状態(実線)の両方を示している。

ホルダー1と固体機像デバイス6との回転方向の位置はホルダー1の突出部126とデバイス6の凹部248とによって決められる。デバイス6の凹一ド61は第5図の実施例とは異なり、プラスチック基板249の伸を通って、下方に輝出している。これによってデバイス6とホルダー1との隙間を小さくでき、耐湿性を向上することができる。リード61の上側先端部279はプラスに曲げられている。これは、上部平担部277の水平

ホルダー1の上部側面には小突出部215と大 突出部111との間にリング状の溝214が形成 されている。この溝214は、約0.2mmの深さ、 幅であり、レンズ押さえぶた114とホルダー1 とを接着したときに、あふれた接着剤が外側にあ ふれ出ないようにする働き、接着剤を円周に沿っ てまんべんなくいきわたらせる働きがある。なお、 この溝214に接着剤を予め注入しておくことも 可能である。接着剤は毛細管現象により、溝21 4の周囲やふた114とホルダー1との境界部に いきわたらせることが可能である。

ホルダー1の突出部111の頂面から平担部1 13迄の突出部高さH1とふた114の溝221 の咳面からレンズ押さえ部222迄の溝深さD1 との関係は、D1≥H1とされる。また、ホルダー1の小突出部215とふた114の最下面22 3との間には隙間(本実施例では O.1 mm)があくようにされている。更に、ホルダー1の上部内側 平担面の高さはレンズL1の上部平担面231と同じかそれよりも低く設計される。以上3つの条

精度を出す働きと、リード61が基板249の中でしっかり固定する働きをねらったものである。上部平担部277は基板249の表面から第出ンディングパッド280とに直径約25μm程度のALワイヤー280が超音放接板が行なわれての子イングされ、両者の電気的接続が行なわれている。リード61は下方274及び272の2年ので90°折り曲げられている。リード61の874から271の部分は組立途中外側水平方り曲でのよりいる。次にその部分は対点が274の折り曲にはあるとその部分が折り易くなるので、その折り曲はは先端271側にずらした点272とされる。

次に、 固体撮像デバイス 6 の製造方法を第 1 6 A 図及び第 1 6 B 図を参照しながら説明する。

第16A図はリード61の出発材料となるリードフレーム300の平面図であり、本実施例では 緩や302及び機や301に囲まれたデバイス1 個分のリード61が機方向に合計4個分速なって

形成されている。通常の集積回路用リードフレー ムでは半導体チップをマウントするための通称タ ブリードが設けられるが、本実旅例ではダブリー ドは設けられない。このリードフレーム300は、 1枚のりん青銅材をプレス加工で打ち抜くことに よって図のようなパターンに形成される。材質と してりん青銅を選んだ理由は、導電車が高く熱膨 **張係数が樹脂に近くまた弾力性があるので、折り** 曲げ加工がし易いというところにある。りん青銅 以外の材料では通称42アロイ(鉄が42重量% のFe·Ni合金)を使用することもできる。図 中、円形の穴303は組立時の位置決め穴及びり ードフレーム送り穴として利用できる。前述した A 1 ワイヤー 2 4 2 をポンディングするためのポ ンディングポスト277の幅はその他の部分に比 べ左右それぞれ0.05 mm、合計0.1 mm広く形 **成され、ボンディングがし易く、かつリード間隔** を十分とるような設計となっている。ポンディン グポスト277の表面にはAuが部分メッキされて A Q ワイヤー2 4 2 とのポンダビリティを上げ、

(f) 次に、リードフレーム300の不要部分 (例えば枠301) が切り離され個体優像 デバイス6が完成するが、(第17A図) この変形例として、基板249上にホルダー1、レンズL1~L4、及びふた114 の祖立体をかぶせて接着し、更にその上に シールドケース200をかぶせて接着して から、リードフレームの不要部分を切り移 その他の部分は半田が部分メッキされ、プリント 基板等への半田付を容易にしている。

次にこのリードフレーム300の成形以後の組立方法を第16B図を用いて説明する。第16B図は第16A図の平面図を垂直方向の切断面でみたときの側面図に対応する。

- (a) はリードフレーム300のプレス加工及びAu、半田の部分メッキを完了した段階を示している。このときの半田メッキ材としては、(c) で説明する樹脂成形の温度よりも高い融点になるよう、錫の鉛に対する比率を相当低くしたものが選ばれる。
- (b) はリード61を208、276、及び2 74の3箇所を屈曲点として折り曲げた状態を示している。
- (c) はリードフレーム 6 1 を樹脂成形した状態である。
- (d) はリード 6 1 を 2 7 2 を 屈曲点として 折り曲げた 状態を 示している。
- (e) 次に、プラスチック基板249の上面中

しても良い。この変形例では、多連状のリードフレーム300上で一連の組立ができるので、自動化が容易である。

本租立方法及びリードフレーム300が通常の 集積回路と異なる点は以下の点である。

- (1) プラスチックモールドはリードフレームに対してのみであり、チップをダイボンディング及びワイヤボンディングした後ではない。
- (2) 成型されたプラスチックは、チップをマウントするための基板として利用するが、チップを封止してしまうものではない。
- (3) プラスチックモールドされたリード 6 1 の ボンディングポスト 2 7 7 は表面に難出して おり、プラスチック中に埋められていない。
- (4) プラスチックモールド後、ホルダー1やケース200によってチップ64の実質的な封止が完了する。
- (5) リードの折り曲げ工程はダイボンディング 前に完了しており、チップへのストレスが折 り上げ工程によって加わることはない。

(6) リード 6 1 のポンディングポスト 2 7 7 から 先端 2 7 1 は同ピッチ、 即ちほぼ 平行 に形成されており、リード 6 1 の形状が単純にできる。

【実施例6】

大にレンズのバックフォーカス調整機能を供えたホルダーについての実施例を示す。第28A図は本発明のビデオ・カメラ・ユニットの実施例を示す所面図であり、第28B図の切断線28Aの関である。第28B図の切断線28Aの関である。第28B図の切断線28Aの関係をおりる。なお第28B図の対応する部分を主がある。なお第28B図の対応する部分を連じ主要部のみが第28A図の対応する部分を開びませた。第18B図に示が変したがある。第18B図に示が変したがある。第18B図に示が変したがある。第18B図に示が変したがある。第19A図に、新面図を第19C図にそれぞれ示が、

より、 $7 mm \times sin 5$ $^{\circ} = 0.61 mm$ の範囲でレンズのバックフォーカス調整を行なえるようになる。

ホルダー2は、第20B図に示すようにd1> d 2となる様に構成されている。但し、d 2はホ ルダー2のホルダー1との重なり部分の外径(又 は内径)とし、dlはこの重なり部分を基準にし てホルダー1と反対側に位置するホルダー2の外 径(又は内径)とする。これはホルダー1のホル ダー2との重なり部分の外径 d 3 (第19 B 図) の拡大を防ぐようにしたものである。また、ホル ダー2のレンズ押さえぶた114との重なり部分 の外径をd4とし、ホルダー1のデバイス収納側 の外径をするとすると、これらの外径値は、する く d 1 く d 5 及び d 4 く d 3 く d 5 を満足するよ うに構成されている。ここで特に制限されないが、 外径値 d 1 と外径値 d 3 はほぼ等しい値とし、両 ホルダーの外径値をそろえておけば、監視カメラ ののぞき穴に入れて使用する場合など穴径がひと つですみ納まりやすく便利である。

ホルダー2に収納されるレンズは、ホルダー2

前述の実施例と異なり本実施例ではホルダーは ホルダー1とホルダー2の2つに分離されている。 ホルダー1には4枚のレンズL1~L4が収納され、ホルダー2には固体扱像チップ64を搭載し た固体扱像デバイス6が収納されている。

両ホルダーは、ホルダー1の内盤部分がホルダー2の外周値を部分的に置うように重なり合って 固定される。これは両ホルダーの円筒軸のぶれ構度を良くし、かつ円筒ホルダーの強度の向上を図ったものである。

ホルダー1にはホルダーの円筒軸に対して垂直な断面を基準にして、 $\theta=5$ の角度で斜めに弾4 0 0 (又はスリット)が切ってある。また、特に制限されないが、上記神4 0 0 は貧通溝とする。一方、ホルダー2には上記ホルダー1の溝4 0 0に挿入される突起4 0 1 (又はピン)が設けてある。この突起4 0 1 の溝4 0 0 に沿った回転運動により、両ホルダーの円筒輪方向の距離が調整できる(すなわち、レンズ L 1 ~ L 4 と 固体機像

チップ64との距離が調整される)。この調整に

の内径に合わせたレンズ径となっている。今デバイス側に収納されるレンズL4のレンズ径を d 7 とし、このレンズに対して上記デバイスと反対側に収納されるレンズL1のレンズ径を d 6 とする時、レンズ径は d 6 > d 7 を満足するように構成されている。これは前段レンズの有効面積を広くとりレンズを広角とするためである。

ホルダー2の内盤には、第20B及び第20C 図に示すように、レンズのプラスチック注入形成時のゲート路が収まる様に凹部の部分405を設けてある。これによりレンズゲート跡のバリ取りが不要となり、またバリ取り後のバリ残りがあってもよいことになる。同様にホルダー2の底面には、樹脂注入時のゲート部路406があるるが、このゲート部路406の周辺を凹部(407)とすることで、ゲート跡406が突出して邪魔になるようなことはなく、上記のゲート部跡406のバリ取りを不奨としている。

次にホルダー1の構造について述べる。ホルダー1には上述した様に薄400が設けてあるが(

第18A図)、この薄400に通じる突起401 の挿入溝402を溝400の左端に設けてある。 なお、この挿入溝402は溝400の右端に設け ても良い。この挿入溝402の深さは、第19C 図に示すように、ホルダー1の円筒肉厚内に収ま る大きさとすることで(貫通させないことで)、 円筒強度の向上を図ることができる。

ホルダー1の内面に基準面403を設け、間体 機像チップ64の受光面となる表面を突き当て4 04に押し当て、上記基準面403に機械的に接 触させてある。この突き当て404は、チップ6 4上面のフォーカス面の位置を決め、ペレット付 時、封止時のチップ面の傾き誤差を低減するため のものである。

突き当て404にチップ64を押し当て撮像デバイス6をホルダー1に接着固定した場合、チップ64にかかる応力を軽減する目的で、ペレット付け材又は封止材の両方又は一方をシリコンゴム系の接着剤などの弾性体としてもよい。

上記突き当て404に関連して、チップ64の

成分を取り出す。高域成分はジャストフォーカス 即ち、バックフォーカスが所定の値となった時 大となるので、この電気信号をホルダー1とホル ダー2間の距離を調整するホルダー駆動系に入入 し、信号の高域成分が最大となる位置を決める。 この後、前述したホルダー1の溝400とホルダー2の突起401を十分固定できる量の繋外線硬化レジンを注入し、所定量の紫外光を照射することにより瞬時に接着固定すればよい。また他の固定方法としてホットメルト系の接着剤を用いても良い。

ビデオ・カメラ・ユニットの組立方法としては、 下記の方法がある。

- (1) 両ホルダー組立・パックフォーカス調整後 デバイス実装
 - の ホルダー2にレンズを収納しホルダー1と 組み合わせる。
 - ② 上述した様に基準面403におけるバックフォーカスを調整し、両ホルダーを固定する。
 - ③ 固体敬僚デバイス6を無關整にて実装し組

レイアウト図を第21図に示す。固体機像チップ 64においてチップの一方の(上下の)対向辺に ポンディングパッド280を設け、他方の(左右 の)対向辺の所定部分を突き当て404で固定す るようにする。ただしこの所定部分は、チップ6 4の光電変換凝子を複数個配列した受光領域外に あるものとする。この様なチップレイアウトとし たのは左右の対向辺方向へ受光面積を広くとれ、 ポンディングパット280を傷つけたりAeヮィ ヤー242を切断する恐れをなくするようにした ものである。

次にレンズのバックフォーカス自動制御システムについて述べる。レンズを収納したホルダー2と 数像デバイス 6 を収納したホルダー1 を組み合わせたビデオ・カメラ・ユニットで、上記基準而4 0 3 におけるバックフォーカスを検出する。バックフォーカスの検出は、例えば所定擬像距離にストライプ状の馬・白パターンを設定し、これをビデオ・カメラ・ユニットで擬像し、得られた電気信号をハイパスフィルタで処理して信号の高域

立てる.

この方法では、レンズとホルダーの組立て調整とデバイス製造から実装までの工程を分離できるため、例えば、光学分野と半導体分野とで製造分担することができ、量産性の点において有利である。

- (2) デバイス実装後バックフォーカス調整
 - ① ホルダー2にレンズを収納し、ホルダー1 にデバイス6を収納し、両ホルダーを組み合 わせる。
 - ② デバイスのチップ上面を基準面にしてバックフォーカスを割整後、尚ホルダーを固定する。

この方法では、組立の最後の方で(すなわち、 極々のばらつき要因を含めた段階で)バックフォ ーカス調整を行なうので、その特度は非常に良い。 【実施例7】

次に固体遊像チップを搭収したベースと、レンズを収納するホルダーを有し、レンズのバックフォーカス調整機能を供えたビデオ・カメラ・ユニ

ットについての実施例を示す。第1A図は本発明のビデオ・カメラ・ユニットの実施例を示す断面図であり、第1B図はそれを下からみた時の底面図である。第1B図の切断線1A-1Aにおける断面が第1A図に表わされている。またレンズ押さえぶたの断面図及び上面図をそれぞれ第22A図、第22B図に、ホルダーの断面図及び底面図をそれぞれ第23A図、第23B図に示す。ペースの上面図及び底面図をそれぞれ第24A図、第24D図に、両側面図を第24B図及び第24E 図に示す。第24F図に示されている。

本体はホルダー1とベース2の2つに分離されている。ホルダー1には4枚のレンズL1~L4が収納され、ベース2には固体撮像チップ64が搭載されている。本実施例におけるベース2は、 実施例6における固体撮像チップ64を搭載する 基板249とホルダー1が一体化された様な構造 となっている。ホルダー1とベース2はベース2

ース2を接着剤により固定する。

ベース2は第24A図に示すように外径値 d 5 の円筒形状を有する。ここでd5>d3としてペ ース2の外径値をホルダー1の外径値よりも大き くしてある。またペース2にはテーパ部301を 設けてある。これはベース2とホルダー1を固定 し、スリーブ200を装着する際、調整済移動レ ンズ収納ホルダー1のレンズ押さえぶた114上 端部190がスリーブ200端部290に当らな いよう、スリーブ200にもテーパ部300を設 けストッパ機能を有するようにしものである。ペ ース2のテーパ部301の上面500と内壁に通 じる部分508には接着利強布用に面取りを施し てあるとともに、接着削強布用凹溝部501を設 けてあり、レンズのバックフォーカス調整後、ホ ルダー1とベース2を瞬時に接着固定することが できるようになっている。この様な構造にした理 山は、ホルダー1とペース2を接着固定した時の 接着剤のもり上がりで、スリーブ200を装着し 気密封止した際のホルダー1内部の密封性が損な

の内壁部分がホルダー1の外周面を部分的に置うように重なり合って固定される。これはホルダー1とベース2の円箭軸のぶれ精度を良くし、かつ強度の向上を図ったものである。

ホルダー1は内径値 d 1の円筒形状を有する。 あるいは前段レンズの内径値が大きく後段レンズ の内径値が小さい2段内径値としてもよい。ホル ダー1とペース2の摺動部の円筒軸に垂直な断面 は第23A図に示す外径値d3及び第24A図に 示す内径頗 d 4 の円形形状を有する。外径値 d 3 と内径値も4はほぼ等しい値とし、ホルダー1と ベース2のはめ合いが自重等で自然には動かない (力を加えないと摺動しない) 程度のはめ合いと している。この円筒軸方向へのホルダー1とベー ス2の潜動運動によりレンズのバックフォーカス 調整を行なうことができる。なお、あらかじめレ ンズの焦点距離の測定を行なっている場合には、 それに合ってスペーサを用意してスペーサをホル ダー1とベース2の間に入れて当て付け組み立て を行なっても良い。距離調整後はホルダー1とベ

われるのを防ぐようにしたものである。

ベース2のポンディングポスト277は、第2 4 A 図に示す機にポンディングポスト277をチップ64の中心に向かって内側に寄せた配置としてあり、ポンディングポスト277上のワイヤボンディング箇所はホルダー1の内周面507内側

に位置するように設定されている。これはホルダ - 1 をベース2に挿入した際に、ホルダー1の円 周近くにあるポンディングポスト277にポンデ イングされたワイヤー242の切断を防止し、か つワイヤー242自身の長さも短かくなるように . したものである。また4すみにあるポンディング ポスト277には、ワイヤーポンディングの際に 他の座標を決めるための基準点になるパタン認識 用の穴577が設けてある。ベース2の底面にお けるリード64の押り曲げ部分272より外側の 領域505は、リード64の厚さ分だけ低くなっ た段差を設けてあり、リード64とリード64の 間にはプラスチックモールドが存在しない形状と なっている。これはリード64の押り山げ部27 2での曲げ加工のしやすさを考えたもので、型ば なれ時の、プラスチックのクラック、はがれなど も防止することができる。

ホルダー1とペース2を固定後、スリーブ20 0を装着してホルダー1内部の気密封止を行なう。 気密封止はペース2のテーパ部301とスリーブ

ス2とスリーブ200の封止時におけるスリーブ 200の方向決めの目印として使うこともできる。 次にリードフレーム300の加工方法について 述べる。リードフレーム300の平面図を第26 A図に、何面図を第26B図に示す。このリード フレーム300は1枚のりん資鋼材をプレス加工 で打ち抜いた後、下地に全面Niメッキし、上地 に全面Auメッキを施して形成される。 プレス加 工以外の方法としては、エッチング加工、または ワイヤーカットなどの加工方法を用いてもよい。 その後リード61の276、274を屈曲点とし て折り曲げられプラスチックモールドされる。上 記以外の加工方法として、作業性に優れた方法と して先に下地に全面Niメッキし、上地に全面A uメッキを施し後にプレス加工する方法も考えら れる。また、コストの低減を考えて下地に全面A g メッキをし、上地の表面(ワイヤボンディング を行なう方の面)又は、ポンディングポスト部2 77のみにAuメッキを施し、その後にプレス加 工する方法もある。

200のテーパ部300の合わせ面を接着封止す ることで行なう。今回の実施例では実施例6と異 なり密封組立箇所はこのベース2とスリーブ20 0 の密封組立部 1 ヶ路だけであり、密封租立部の 削減による不良ポテンシャルの低減が図れる。こ のペース2とスリーブ200の接着時には外部よ り加圧が必要となる。そのために、ベース2の側 血に4箇所突起504を設け、スリーブ200へ 圧人することで、圧着固定を行なう。他の方法と しては、第250図に示す様に、スリーブ200 のフランジ部204に一部切欠きをつけてストレ ートな爪510を設けておいて、ペース2とスリ ープ200を組み付けた状態でかしめ爪510を 折り曲げることにより、接着角硬化までの間外部 より加重をかけることなく保持が可能となる。ま たはスリーブ200の内周面に突起を設け、ペー ス2を圧人することで闶定しても良い。この他ス リーブ200のフランジ部204には本体取付用 のねじ穴202を設けてある。このねじ穴202 の穴径をひとつだけ他と違えておくことで、ペー

(発明の効果)

レンズのバックフォーカスが合ったビデオ・カメラ・ユニットを提供でき、バックフォーカスば らつきによる歩留低下を対策できる。

(以下余白)

#1

24 *				
レンズ山	γ	d	n	ν
# 1	0.888	0.208(d1)	1.492	56
# 2	0.848	0.436(d2)		
# 3	- 1.024	0.366(43)	1,492	56
#4	13.381	0.332(d4)		
# 5	2.039+1	0.488(d5)	1.492	56
#6	0.725+2	0.229(46)		1
#7	0.996•3	0.416(d7)	1,492	56
#8	1.060	_		

合成焦点距離

E. F. L = 1.0F No = 2.0

明るさ

画 角

F. A. = 87°

バック・フォーカス B.F = 0.55

γ:レンズ面の曲率半径

d:レンズ面間距離

nd:材料のd-線に対する屈折率

v d:材料の分散率

202			
	• 1	* 2	• 3
K 2	0	0	0
Λz	0	0	0
Λ4	1.466×10-2	3.460×10-8	2.723×10-8
Ав	6.002×10-8	3.002×10-3	1.417×10-8
Ав	-2.382×10-8	-6.772×10-4	-4.251×10-4
Λ 10	3.149×10-4	2.106 × 10 ⁻⁵	3.955 × 10-5

【注】非球面の形状は、光軸方向に x 座標、 それと垂直な方向に y 座標をとり、近軸曲率半径を r i と すると $x = \frac{y^2/ri}{1+\sqrt[4]{1-(K2+1)(y/ri)^2}} + A_2 y^2 + A_6 y^6 + \Lambda_8 y^8$ $+\Lambda_{\text{s.y}}^{\text{s.t.}}+\Lambda_{\text{10.y}}^{\text{10}}$ で表わされる。ただし $\Lambda_{\text{s.t.}}$, $\Lambda_{\text{s.t.}}$, $\Lambda_{\text{s.t.}}$, $\Lambda_{\text{s.t.}}$, $\Lambda_{\text{s.t.}}$ (な) のは非球面係数である。

24 4

レンズ面	γ	ď	n	7
# 1	15.373	0.244	1.492	57.8
#2	0.873-1	0.484	1	1
#3	2.754	0.530	1.492	57.8
#1	1.281	0.203		1
#5	0.907+2	0.831	1.492	57.8
#6	1.095	0.024	ł	
#7	1.513+3	0.244	1.492	57.8
#8	0.763		l	1

合成焦点距離

E. F. L = 1.0

明るさ

 $F \quad Na = 1.8$

何 角 F. A. = 75° バック・フォーカス B. F = 0.89

γ: レンズ面の曲率半径

d:レンズ面間距離

nd:材料のd-線に対する屈折率

v d:材料の分散率

14	
N	_

	* 1	* 2	• 3
K 2	0	0	0
Λz	0	0	0
Λ٠	8.552×10 ⁻⁸	-9.626×10^{-4}	-1.000×10-2
Λa	-1.738×10 ⁻⁸	3.333×10 ⁻⁴	5.172×10 ⁻³
Λο	3.566×10-4	4.444×10 ⁻⁵	-5.253×10-8
A 10	-1.479×10^{-6}	1.403×10 ⁻⁶	5.906×10 ⁻⁴

 $\frac{y/r_1}{1+\sqrt{1-((2+1)(y/r_1)^2}} + \Lambda_2 y^2 + \Lambda_4 y^4 + \Lambda_6 y^6$

+Λ_s, Λ_s, Λ

表3					
レンズ山	_ S A	СМ	AS	DS	PT
# 1	0.0028	-0.0028	0.0027	-0.0792	0.0771
# 2	-0.0021	-0.0007	-0.0002	-0.0276	-0.0807
#3	-0.0014	0.0101	-0.0731	1.0100	-0.0668
#4	-0.0006	-0.0055	-0.0482	-0.4663	-0.0051
# 5	-0.0763	-0.0213	0.0985	0.7035	0.0659
#6	0.0214	-0.0358	-0.0721	-0.1375	0.0944
#7	-0.0071	-0.0228	-0.1297	0.1329	0.0687
#8	0.0004	-0.0061	0.0765	-0.1500	-0.0646
総合	-0.0630	-0.0850	-0.1456	0.9854	0.0889

ザイデル収差係数

SA:球面収差係数 CM:コマ収差係数 AS:非点収差係数

DS: 歪曲収差係数 PT:ペッツ・バール係数

(以下介白)

レンズ面	S A	СМ	ΛS	มร	ЬT.
#1	0.0000	0.0000	0.0031	0.5015	0.0052
#2	-0.0547	0.0850	-0.2121	0.5443	-0.0922
#3	0.0000	6000.0	0.0356	0.2765	-0.0292
#4	0.0038	-0.0109	0.0309	-0.2659	0.0628
#5	0.0157	0.0556	0.0931	0.2880	0.0888
#6	0.0799	-0.0083	0.0008	-0.0078	0.0735
#7	-0.0698	-0.0915	-0.2225	-0.1211	0.0532
# 8	0.0001	0.0031	0.0934	-0.3618	-0.1056
総合	-0.0250	0.0338	-0.1777	0.8537	0.0565

ザイデル収差係数

SA:球面収差係数 CM:コマ収差係数 AS:非点収差係数 US: 歪曲収差係数

PT:ペッツ・パール係数 (以下余白) **以7**

- 2	,			
レンズ血」	γ	d	n	ν
#11	1.067	0.372	1.492	56
#12	- 2.572	0.211	•••	
#13	- 0.372 •1	0.267	1.492	56
#14	- 0.368	0.295	•••	
#15	0.473 •2	0.211	1.492	56
#16	0.550		•••	Ì

合成焦点距離

E. F. L = 1.0

明るさ

F = Na = 2.0

晒 约

 $F. \Lambda. = 45^{\circ}$

バック・フォーカス B. F = 0.42

γ: レンズ面の曲率半径

d:レンズ面間距離

nd:材料のd-線に対する屈折率

v d:材料の分散率

45 A

AK ∪		
	• 1	* 2
K 2	0	0
Αz	0	l 0
Λ٠	3.6524×10-8	3.4555×10-8
Λв	3.9891×10-4	8.3953×10-4
Λв	-5.1950×10-5	- 2.5228 × 10-4
Λ 10	2.3457×10-5	2.1174×10 ⁻⁵

【注】非球面の形状は、光軸方向に×座標、それと垂直な方 向にソ座標をとり、近軸曲半半径をriとすると

y²/ri -+ A2y2+ A4y4+ A8y6 $1 + \sqrt{1 - (K2 + 1)(y/ri)^2}$

+ A s y ⁸ + A 10 y ¹⁰で表わされる。ただしA₂, A4, Ac, As, A10は非球面係数である。

4. 図面の簡単な説明

第1A図は本発明によるビデオ・カメラ・ユニ ットの斯面図、第1B図はその底面図である。

第2A図は本発明の他の実施例によるピデオ・ カメラ・ユニットの断面図、第28図はその平面 図である。

第3回は第17回及び第5回に示すカメラ・ユ ニットで使用されるレンズ部分を説明するための 図であり、第4図はその特性図である。

第5図は本発明の他の実施例を示す断面図であ り、第6図はその平面図である。

第7図は本発明の他の実施例を示す断面図であ り、第8図はそれに用いられるレンズの特性を示 す図である。

第9図は、この発明に係る固体機像チップ内部 回路の一実施例を示す要部回路図である。

第10図は、上記園体操像チップを用いた構像 装置の一実施例を示すプロック図である。

第11回は、上記退体撮像チップの動作の一例 を説明するためのタイミング図である。

表 9

Na	SA	C.M	ΛS	ม S	PΤ
#11	0.0005	-0.0001	0.0000	-0.0128	0.0433
#12	0.0010	-0.0145	0.2076	-3.2112	0.0180
#13	-0.0123	0.0923	-0.6888	6.0639	~0.1243
#14	0.0119	-0.0779	0.4188	-2.7271	0.1258
#15	-0.0019	-0.0054	-0.0405	1.4448	0.0977
#16	0.0000	-0.0015	0.1065	-1.5200	-0.0845
総合	-0.0008	-0.0071	0.0036	0.0376	0.0760

ザイデル収差係数

SA:球面収差係数 CM:コマ収差係数 AS: 非点収差係数 DS: 歪曲収差係数

PT:ペッツ・バール係数

(以下介白)

第12A図~第16図は第17A図及び第17 B図に示す実施例の主要構成部品の展開図である。 そのうち、餌12A図はホルダー1の断面図。

第12B図はその平面図である。

第13A図はレンズ押さえぶた114の断而図。 第13 B 図はその平面図である。

第14A図は固体扱像デバイス6の平面図、第 14 B 図及び第14 C 図はその断面図である。

第15A図はシールドケース200の断面図、

第15B図はその平面図である。

第16A図は固体版像デバイス6の組立に用い られるリードフレーム300の平面図である。

第16B図は固体扱像デバイス6の組立工程を 説明するための一述(5段階)の断面図である。

第17A図は本発明の他の実施例によるビデオ・ カメラ・ユニットの断面図、第178図はその平 面図である。

第18図~第21図は第28A図及び第28B 図に示す実施例の主要構成部品の展開図である。 そのうち、第18A図はホルダーの側面図、第 18日図は断面図である。

第19A図はホルダー1の底面図、第19B図は断面図、第19C図は上面図である。

第20図はホルダー2の底面図、第20B図は 新而図、第20C図は上面図である。

第21図は固体 勘像チップ 64のチップレイア ウト図である。

第22図~第27回は第1A回及び第1B図に 示す実施例の主要構成部品の展開図である。

第 2 2 A 図はレンズ押さえぶたの断面図、第 2 2 B 図は上面図である。

第23A図はホルダーの断面図、第23B図は 此而図である。

第24A図はベースの上面図、第24B図及び 第24C図は傾面図、第24D図は底面図、第2 4E図及び第24F図は斯面図である。

第25 A 図はスリーブの上面図、第25 B 図は 断面図である。

第25C図は他の方法においるビデオ・カメラ・ ユニットの底面図である。 第26A図はリードフレームの平面図、第26 B図は側面図である。

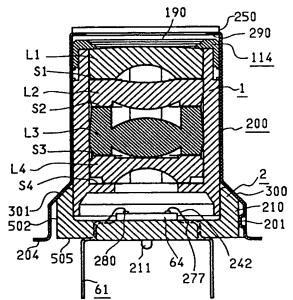
第27回は本発明におけるワイヤボンディング の方法を示したものである。

第28A図は本発明の他の実施例によるビデオ・カメラ・ユニットの断面図、第28B図はその平面図である。

L1~L4・・・プラスチックレンズ、1・・・ホルダー、6・・・固体操像デバイス、64・・・固体操像チップ、14・・・ふた、PD・・・画者アレイ、VSR・・・読み出し用垂直シフトレジスタ、ITG・・・読み出し用取動回路、VSR・・読み出し用駆動回路、VSR・・・感度設定用インタレースゲート回路、DVE・・・感度設定用駆動回路、HSR・・・・ホートリンスタ、MID・・・固体操像装置、レアド・・・ロウバスフィルタ、DET・・・・彼回路・

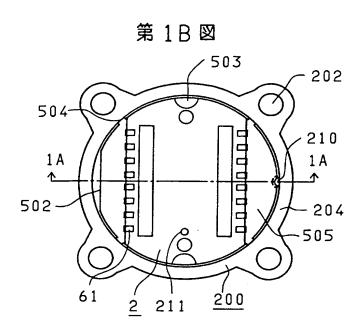
代理人 弁理士 小川勝男

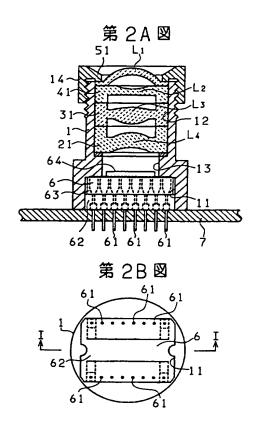
第 1 A 図



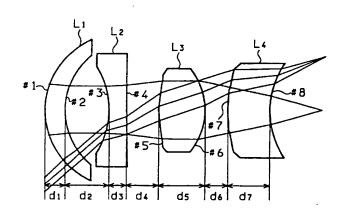
S1~S4… 遮光板 L1~L4…プラスチックレンズ 1 …ホルダー 2 …ベース 6 4 … 固体撮像チップ 114…レンズ押さえぶた 200…シールドケース 250…ガラスキャップ

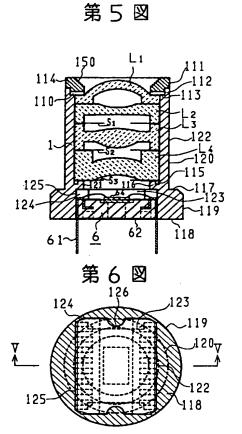
特開平3-30581 (24)



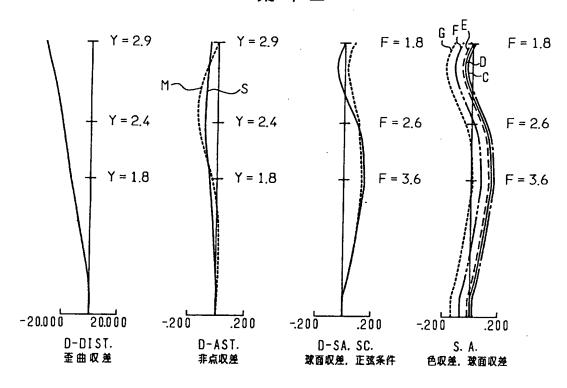




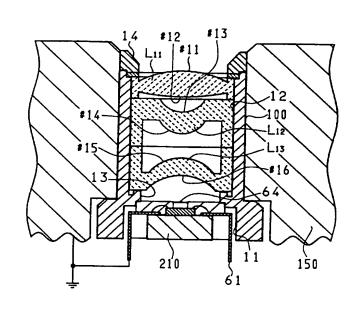


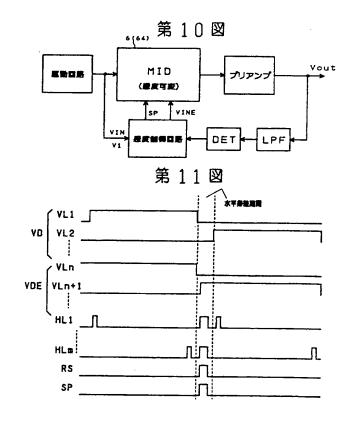


第4図

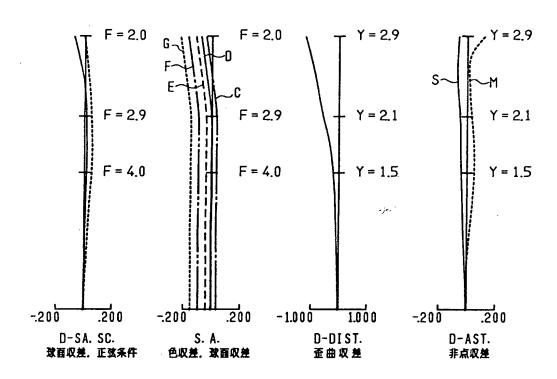




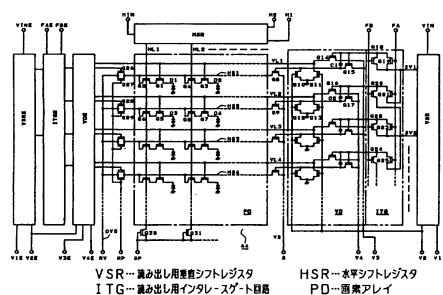




第8図



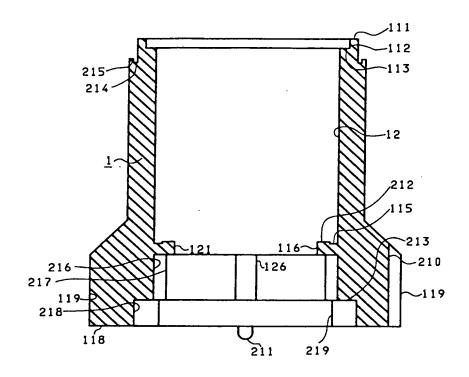




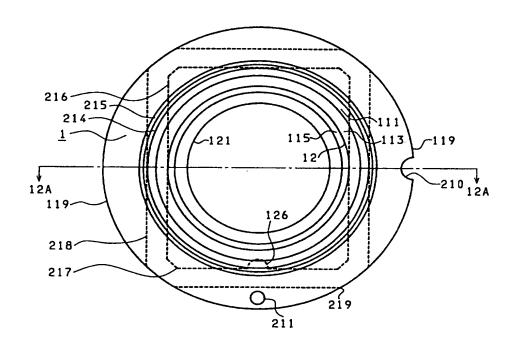
_-504-

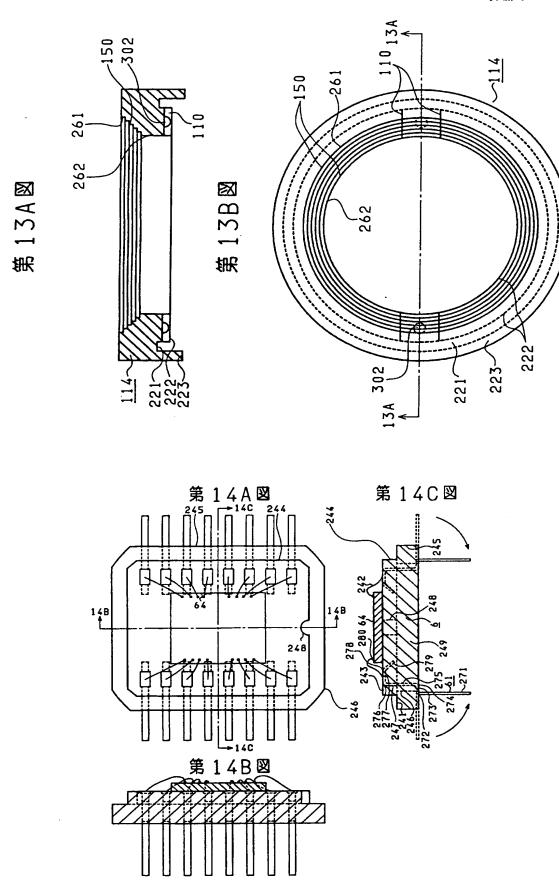
VD…読み出し用感動回路 VSRE… 感度設定用垂直シフトレジスタ ITGE… 態度設定用インタレースゲート回路 VDE… 感度設定用感動回路

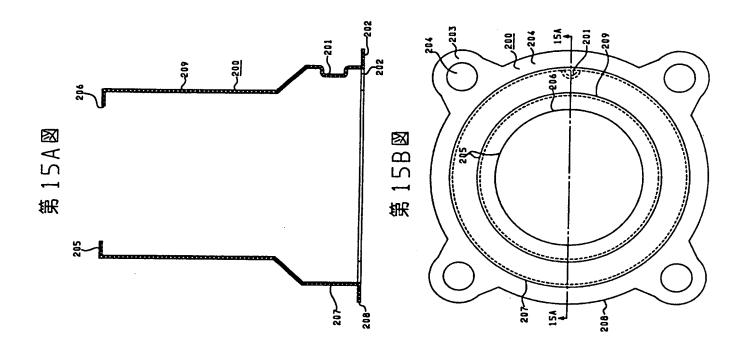
第12A図



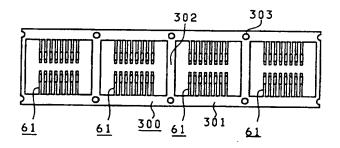
第12B図

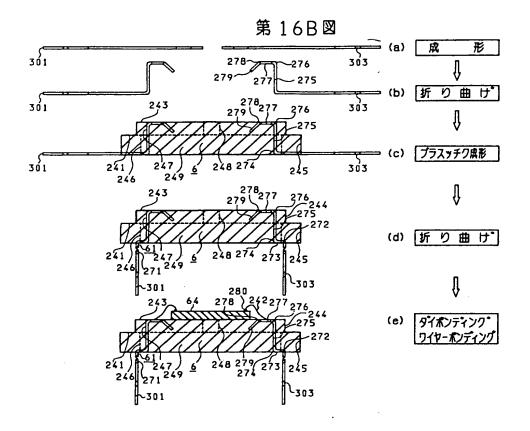


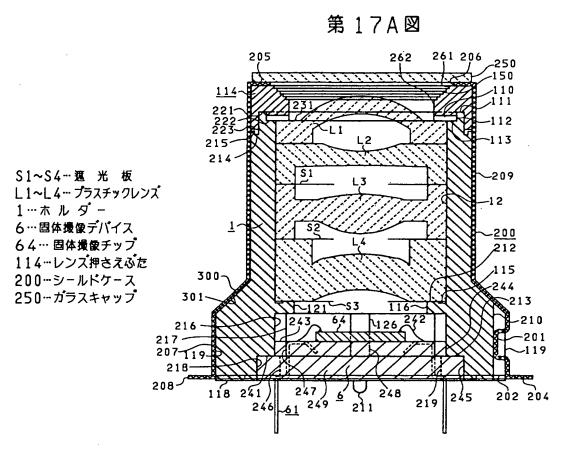




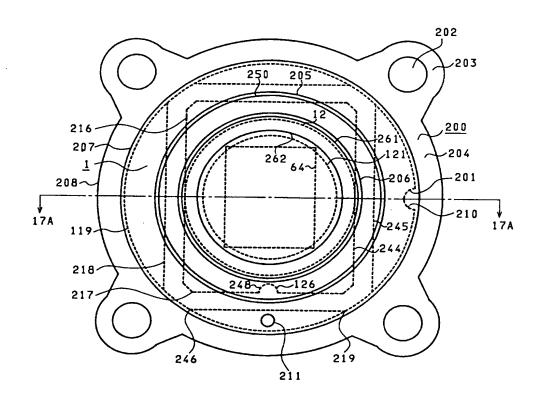
第16A図

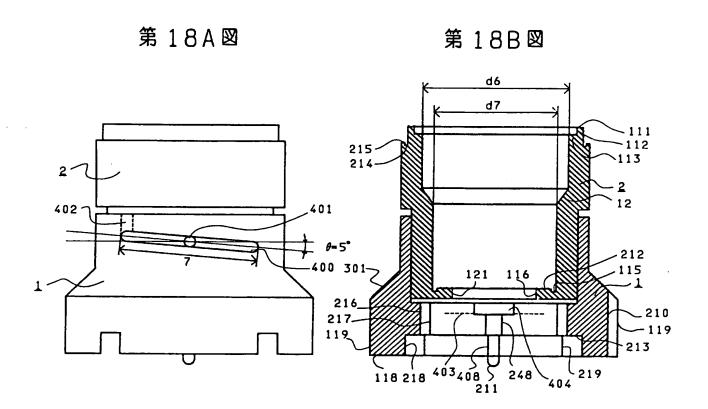




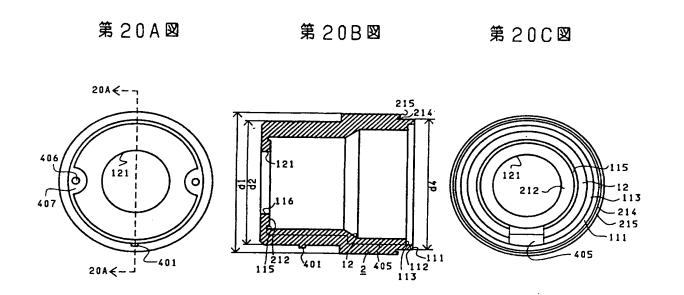


第17B図

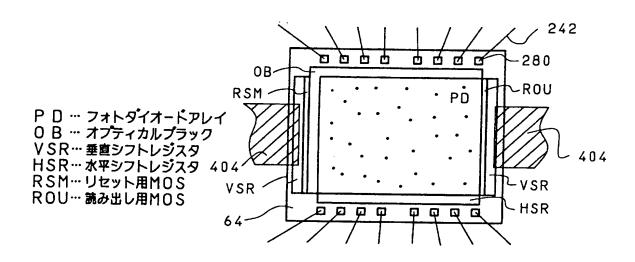


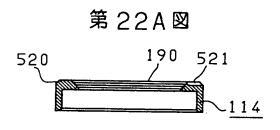


第19A図 第19B図 第19C図

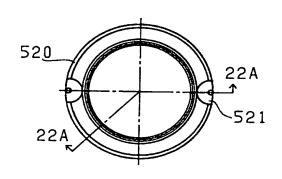


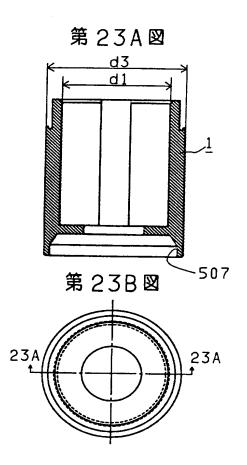
第21図



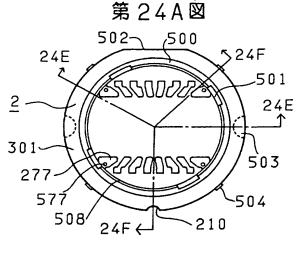


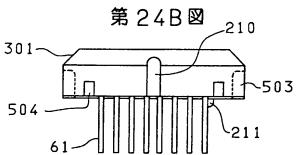
第22B図

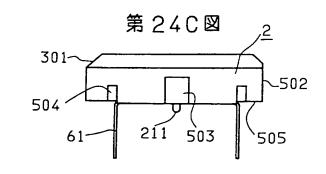


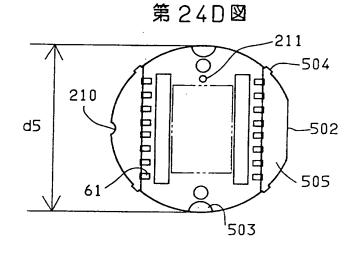


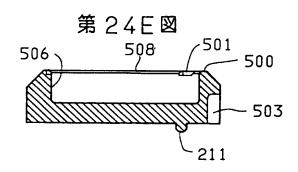
特開平3-30581 (34)

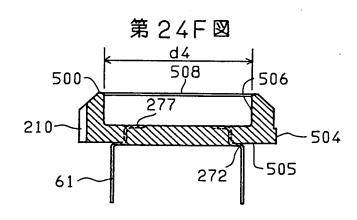


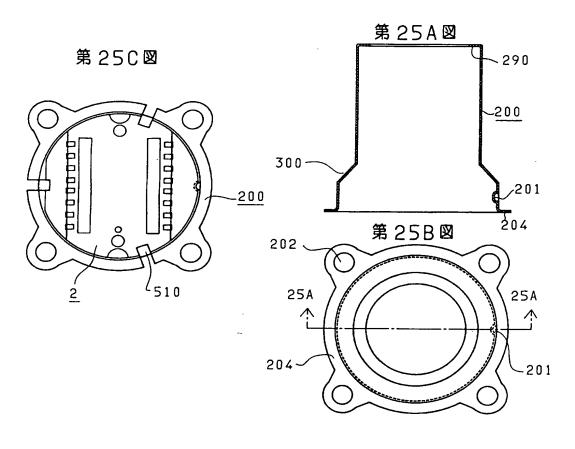


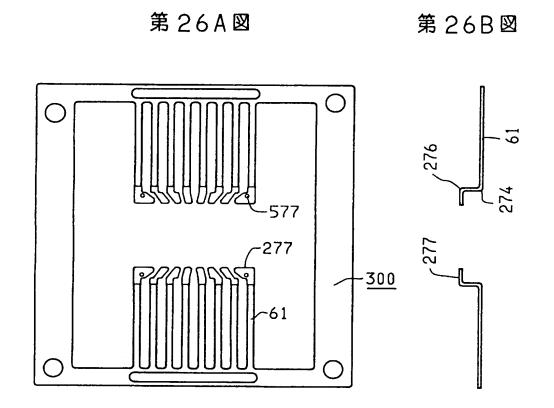




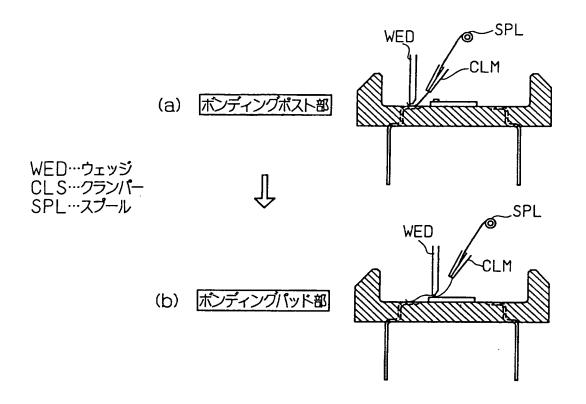




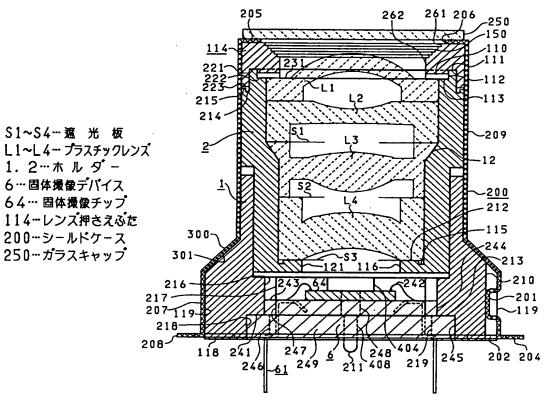




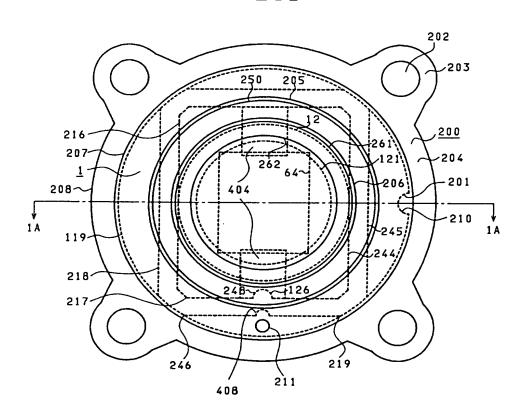
第27図



第28A図



第28B図



第 I J ⑤ I	貝の粉 nt. C	-			战別記 号		庁內整理番号
	01 L 04 N		/14 /335			v	8838-5C
⑩発	明	者	泉		章	也	千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立製作所茂原工場 内
⑫発	明	者	門	脇	正	彦	千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立製作所茂原工場 内
⑫発	明	者	井			集	千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立製作所茂原工場 内
⑫発	明	者	横	山	将	昭	千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立製作所茂原工場 内
⑫発	明	者	中	島	準 一	郎	神奈川県厚木市三田3000番地 株式会社エコー内
⑫発	明	者	髙	橋	正	行	神奈川県厚木市三田3000番地 株式会社エコー内
⑫発	明	者	丹	羽	围	雄,	神奈川県厚木市三田3000番地 株式会社エコー内